

FFM101-L THRU FFM107-L

Fast recovery type

Features

- Plastic package has Underwriters Laboratory Flammability Classification 94V-O Utilizing Flame Retardant Epoxy Molding Compound.
- For surface mounted applications.
- Exceeds environmental standards of MIL-S-19500 / 228
- Low leakage current

Mechanical data

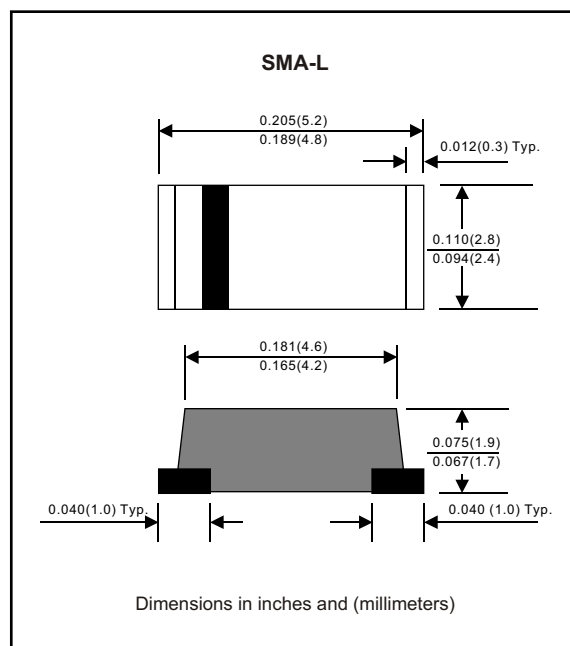
Case : Moulded plastic, JEDEC DO-214AC

Terminals : Solder plated, solderable per MIL-STD-750,
Method 2026

Polarity : Indicated by cathode band

Mounting Position : Any

Weight : 0.0015 ounce, 0.05 gram

MAXIMUM RATINGS (AT $T_A=25^{\circ}\text{C}$ unless otherwise noted)

PARAMETER	CONDITIONS	Symbol	MIN.	TYP.	MAX.	UNIT
Forward rectified current	Ambient temperature = 55°C	I_0			1.0	A
Forward surge current	8.3ms single half sine-wave superimposed on rate load (JEDEC methode)	I_{FSM}			30	A
Reverse current	$V_R = V_{RRM}$ $T_A = 25^{\circ}\text{C}$	I_R			5.0	μA
	$V_R = V_{RRM}$ $T_A = 100^{\circ}\text{C}$				100	μA
Thermal resistance	Junction to ambient	R_{JA}		32		$^{\circ}\text{C} / \text{W}$
Diode junction capacitance	$f=1\text{MHz}$ and applied 4vDC reverse voltage	C_J		15		pF
Storage temperature		T_{STG}	-55		+150	$^{\circ}\text{C}$

SYMBOLS	MARKING CODE	V _{RRM} ^{*1} (V)	V _{RMS} ^{*2} (V)	V _R ^{*3} (V)	V _F ^{*4} (V)	T _{RR} ^{*5} (nS)	Operating temperature (°C)	
FFM101	F11	50	35	50	1.3	150	-55 to +150	
FFM102	F12	100	70	100				
FFM103	F13	200	140	200				
FFM104	F14	400	280	400		250		
FFM105	F15	600	420	600				
FFM106	F16	800	560	800				500
FFM107	F17	1000	700	1000				

*1 Repetitive peak reverse voltage

*2 RMS voltage

*3 Continuous reverse voltage

*4 Maximum forward voltage

*5 Reverse recovery time

RATING AND CHARACTERISTIC CURVES (FFM101-L THRU FFM107-L)

FIG.1-TYPICAL FORWARD CHARACTERISTICS

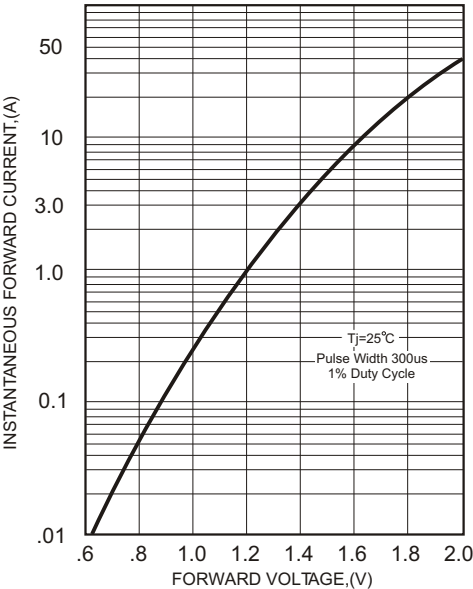


FIG.2-TYPICAL FORWARD CURRENT DERATING CURVE

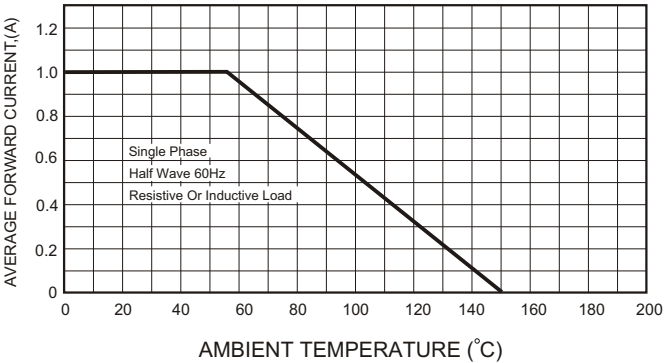


FIG.4-MAXIMUM NON-REPETITIVE FORWARD SURGE CURRENT

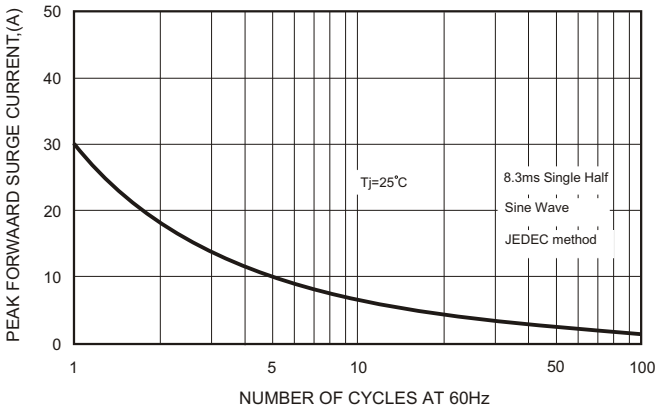
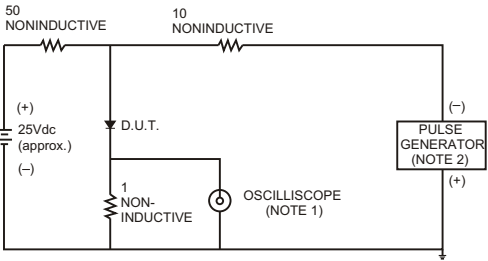


FIG.3- TEST CIRCUIT DIAGRAM AND REVERSE RECOVERY TIME CHARACTERISTICS



NOTES: 1. Rise Time= 7ns max., Input Impedance= 1 megohm, 22pF.
2. Rise Time= 10ns max., Source Impedance= 50 ohms.

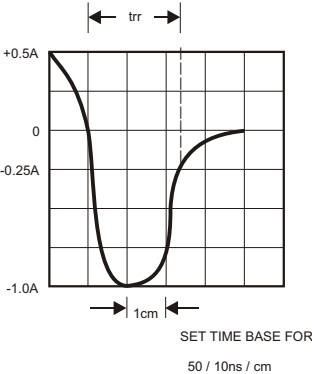
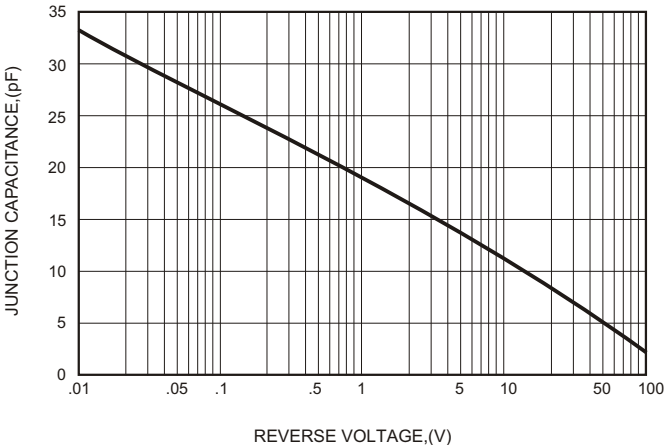


FIG.5-TYPICAL JUNCTION CAPACITANCE



Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9